

#### Fabrication par imprégnation directe et assemblage par soudage de composites thermoplastiques structuraux à renfort textile en fibres végétales

Chung-Hae Park, E. Lafranche, Cosson Benoit, Patricia Krawczak, Kim Sihwan, Mylène Deleglise-Lagardere, Andre Chateau Akue Asseko, Guilherme Apolinario Testoni

#### ▶ To cite this version:

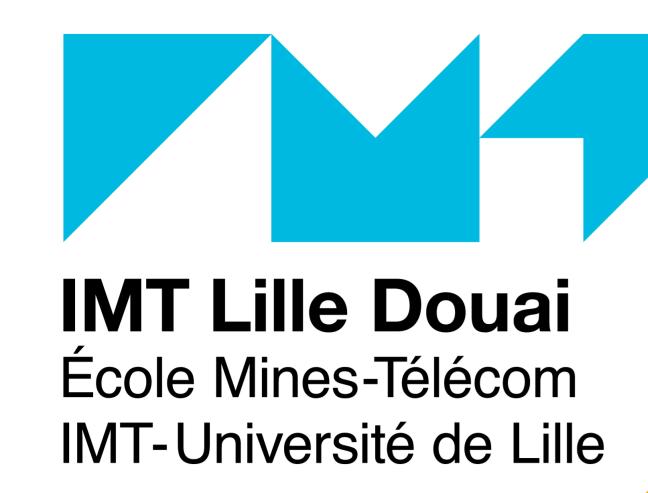
Chung-Hae Park, E. Lafranche, Cosson Benoit, Patricia Krawczak, Kim Sihwan, et al.. Fabrication par imprégnation directe et assemblage par soudage de composites thermoplastiques structuraux à renfort textile en fibres végétales. Journée Industrielle "Matériaux haute performance et écomatériaux dans les transports", May 2019, Paris, France. hal-02270783

#### HAL Id: hal-02270783 https://hal.science/hal-02270783v1

Submitted on 26 Aug 2019

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



#### **TPCIM**

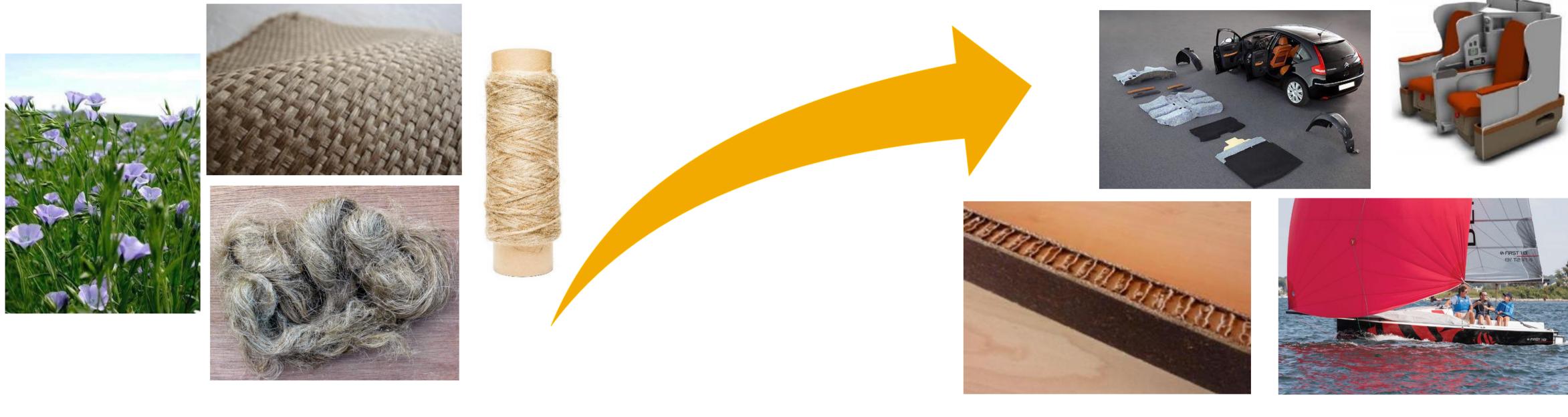
Technologie des Polymères et Composites & Ingénierie Mécanique

# Fabrication par imprégnation directe et assemblage par soudage de composites thermoplastiques structuraux à renfort textile en fibres végétales

# Contexte & Objectifs généraux

- Structurer la filière française du lin technique à usage matériaux
- Faire de la fibre de lin la 1ère fibre naturelle et la 3ème fibre (après verre et carbone) des composites
- Développer des composites thermoplastiques éco-conçus intégrant des renforts continus en fibres de lin pour de nouvelles applications compétitives destinées à divers marchés (transports, biens de consommation, bâtiment ...)

# Expertise UR TPCIM @ IMT Lille Douai - ARMINES



- Développement d'une technique originale d'imprégnation directe de renforts continus de lin par des thermoplastiques totalement ou partiellement bio-sourcés, par injection dans un moule fermé
- Étude multi-échelles des mécanismes d'imprégnation / gonflement sous contraintes thermo-hydromécaniques des fibres végétales. Déduction des évolutions de propriétés physiques et mécaniques
- Etude des mécanismes d'imprégnation de composites moulés à haute cadence avec des thermoplastiques mono- ou bi-composants de haute fluidité
- Assemblage de pièces composites renforcées de fibres végétales par soudage laser
- Qualification de la résistance des joints de soudure des composites thermoplastiques bio-sourcés

# Chaîne complète : des matériaux à la structure

\*\*\*\*

## Projet PIA PSPC / FIABILIN

### RTM thermoplastique en moule fermé

#### Imprégnation directe: plus économique thermocompression de semiproduits (film stacking ou fils comélés)

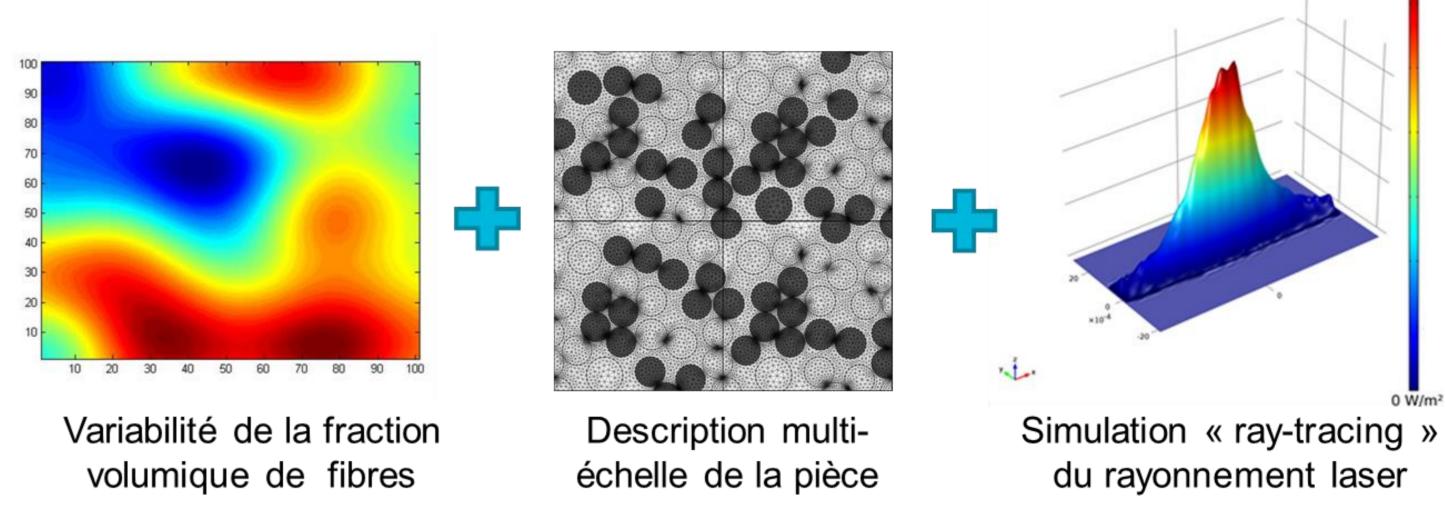
- Temps de cycle < 2 min</li>
- Performance mécanique (Vf > 40%, Fibre continue)
- Dégradation thermique (contact avec résine à haute T° pendant l'imprégnation) des fibres de lin évitée

## Projet INTERREG FWVL / ATHENS

## Soudage laser par transmission de composites

- échanges thermiques Modélisation des (rayonnement, conduction) pendant le soudage
- Modélisation de la dispersion des fibres (opaques) dans une matrice organique
- Modélisation mécanique de l'assemblage

 Optimisation des paramètres de soudure et validation expérimentale



Laser

•Pièce absorbante

Simulation FEM Pression **\*\*\***\*\*\*\*\*\*\* de l'assemblage -•Pièce transparente

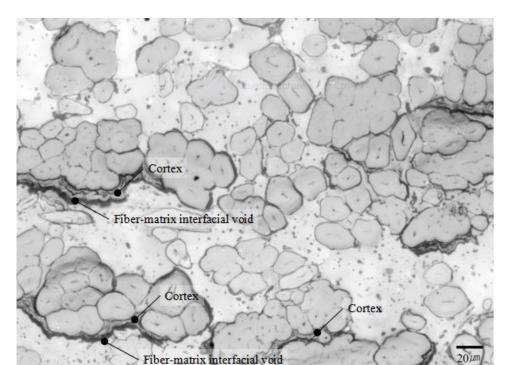
## Auteurs

C.H. Park, E. Lafranche, B. Cosson, P. Krawczak, S. Kim, M. Deléglise-Lagardère, A.C. Akué Asséko, G. Apolinario-Testoni



**⊺Thermal Poor** degradation impregnation (Void/porosity) Tfusion(PA) > Tdegrad (Lin)? **Process window** 

**Temperature / Time** 



#1,2 Porosités < 4% E~13,5 GPa σ~130 GPa

Young's modulus 95% CI for the Mean



